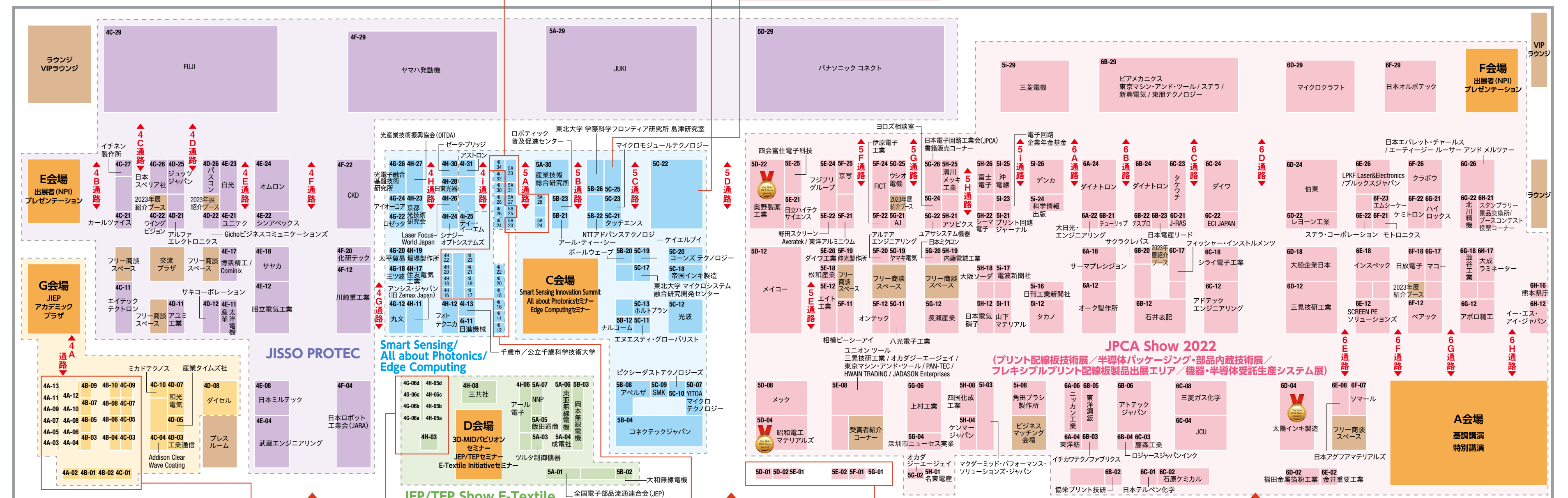


東4ホール

東5ホール

東6ホール



2022マイクロエレクトロニクスショー・SDGsデバイス展2022・WIRE Japan Show 2022

アカデミックプラザ	ex-Tech	E-Textile	All about Photonics	3D-MID/パビリオン
4A-02 エレクトロニクス実装学会 (JIEP) 4A-01 山形大学レーザープロセスG 4B-02 徳島大学大学院社会産業理工学研究科 4B-03 徳島大学大学院工学部 小岩研究室 4B-04 鹿児島大学 工学部 電子情報システム工学科 4B-05 先端磁気デバイス (佐藤・菅原) 研究室 4B-06 東京理科大学 工学部 小岩研究室 4B-07 日本大学 4B-08 群馬大学 4B-09 山形大学 YU-FIC 4B-10 愛媛大学大学院工学研究科 4B-11 大阪大学 4B-12 京都大学 4B-13 東京工業大学	4A-03 ティーイー・インスティテュート・ジャパン 4A-04 フラズマイオアシス 4A-05 Shimada Appli 4A-06 秋田化学工業 4A-07 アイブリンクス 4A-08 アテナ 4A-09 愛媛大学大学院工学部 小岩研究室 4A-10 大阪大学 4A-11 アイブリンクスサポート 4A-12 日産産業	4H-03 織研新報社 4H-04 セーレン 4H-05 SSSI 4H-06 大塚 4H-07 東洋紡 4H-08 いしかわ次世代スマートテキスタイル研究会 4H-09 エアロテック 4H-10 フラズマイオアシス 4H-11 米澤物産	4H-16 レーザー輸入振興協会 4H-17 アドコム・メディア 4H-18 レーザ協会 4H-19 日本レーザー物産・材料機構 4H-20 東北工業 4H-21 理化学研究所 4H-22 応用物理学部 フォトニクス分科会 4H-23 アイブリンクス 4H-24 長岡技術科学大学	5D-01 エピテック工業 5D-02 岡田 5D-03 日本印刷協会 5D-04 日本印刷三研工業 5D-05 太陽インキ製造 5D-06 大塚エレクトロニクス

ヨロズ相談室 [5G-24]

技術的なお悩みや会場内で企業や製品を探している方:ヨロズ相談室で相談してみませんか?  
ご来場の際はお悩みに専門家がご答えするヨロズ相談室を設置致します。  
ヨロズ相談室では技術的なお悩みやご企業や製品を探している等のご相談を承ります。  
ご相談頂く内容: 電子回路基板、電子回路装置、基板材料、専門加工 (めっき、穴あけ、設計、打ち抜き、プレス等)、製造装置、センサー、E-Textile、等に関する、インターネットでは聞けない疑問、相談事項  
受付方法: 展示会場5ホール 5G-24 ヨロズ相談室のブースに直接お越しください。整理券を配布します。  
受付日時: 6月15日(水)~17日(金) AM:10:30~12:30 / PM:14:00~16:00 ※17日(金)PM15:00~16:00はサンクススペースのみの実施です。

ブースコンテスト

皆様ご投票ください!! ブースコンテスト開催: [投票期間]6月15日(水)・16日(木)  
ご来場の際の投票により各賞を決定し審査ポイントを基にご投票をお願い致します。  
出展者の皆様がこのに向けて作り上げたブースをぜひともご覧ください。  
来場者参加企画

各賞	内容	基準
ナイスデザイン賞	ブース装飾のデザインが対象	・目立つ ・入りやすい ・メッセージ性がある ・洗練されている等
ベスト展示賞	展示内容の分かりやすさ・見やすさが対象	・分かりやすい説明 (製品の機能、技術) ・見やすい (技術、特性、機能、等)
特別審査員賞	パッケージブース出展者が対象	・パッケージブースの効果的活用

投票期間: 2022年6月15日(水)~16日(木) ※投票用紙は6月15日(水)、会場にて配布致します。  
発表: 6月17日(金) 展示会場内で発表および表彰を行います。  
投票終了した皆様は会場内で利用可能なサニタリを意図したホール内で利用可能なお食事チェックまたは景品をプレゼント!

第18回 JPCA 賞

この度、JPCA賞(アワード)選考委員会にて、厳正な審査の上、第18回 JPCA賞(アワード)受賞企業が下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。JPCA賞(アワード)は、参加企業の中から、応募のあった発表内容の「独創性(独自性・オリジナリティ)」、「業界界での発展性・将来性」、「信頼性」、「時代の適合性」を審査基準として、学術界、電子回路業界、専門誌編集者等有志の方々で構成するJPCA賞(アワード)選考委員会によって厳正な審査を行い、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術への表彰制度として2005年より実施しています。  
来場者参加企画

JPCA賞	受賞企業	受賞製品
ガウス基礎への無電解銅めっきプロセス「PLOXPプロセス」	奥野製薬工業 / パナソニック環境エンジニアリング	5D-22
ノズル詰まりを起こさずノズル交換によるスプレー塗布可能な塗布システム	Shimada Appli	4A-05
高輝度・低熱膨張プリント配線板用材料 MCL-E795G	昭和電工マテリアルズ	5D-04
低反り/高純性/感光性を両立した、アドバンスドパッケージ用厚膜絶縁フィルム	太陽インキ製造	6D-04

MEIKO 5D-12  
Dynatron 6A-24 + 6B-24  
MUEC 5D-08  
ATOTECH 6B-06  
MacDermid Alpha 5I-03  
mks | ESR 6H-12  
太陽インキ製造 6D-04  
FICT 5F-24  
KLA+ 6F-29

ヨロズ相談室 [5G-24] (詳細参照)  
ブースコンテスト (詳細参照)  
第18回 JPCA 賞 (詳細参照)

2022アカデミックプラザ受賞者  
アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP展示委員会 (各地委員会) 東京工業大学 工学部 電気電子コース 大学院工学研究科 電子情報工学専攻) で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ受賞者が決定しました。  
受賞者: 高速度ビデオモニタの診断に基づくCuダイレクトレーザバイアホール加工機改良/UVS照射の最適化 (同志社大学大学院 理工学研究科機械工学専攻 生産システムデザイン研究室)、コイルを用いた血管の膨張・収縮センサによる心拍検出の検討 (東京工業大学大学院 徳島大学大学院創成科学研究科)、遅延故障検出容易化/バンドリクスヤシにおける観測対象別制御による検査時間短縮 (徳島大学大学院創成科学研究科)  
アカデミックプラザ10年連続継続賞 (東京工業大学 越後研究室)

半導体・オブ・ザ・イヤー2022 会議棟6階 610会議室  
「半導体・オブ・ザ・イヤー2022」は、半導体デバイス部門、半導体製造装置部門、半導体電子材料部門で選定いたしました。  
表彰式は6月15日(水)14:00より開催します(受付開始13:30~)  
【半導体デバイス部門】  
優秀賞: グラフリ アンパ電線、1200V耐圧のCMOSゲートワークシフトキーハイブリッドの開発 (パナソニックエレクトロニクス)  
優秀賞: 世界初 2層トランジスタ構築用CIGSイメージセンサー技術 (ソニーセミコンダクタソリューションズ)  
【半導体製造装置部門】  
優秀賞: マイクロLEDチップの高速搬送プロセス (東レエンジニアリング先端半導体ミテクソリューションズ)  
優秀賞: SiCパワー半導体用ラフナール装置 (信越化学工業)  
【半導体電子材料部門】  
優秀賞: 2インチダイヤモンドエーの生産技術開発 (アダムス社 徳島県徳島市)  
優秀賞: 6インチ大径のBaMgGa結晶の大口径化技術を開発 (豊田合成、大阪大学)  
優秀賞: 研削・CMP/ロッドを装置のプラチナから簡単に切り替えができる「Ameliaシート」 (丸石産業)

出展者リスト

会社名	小冊番号	展示内容	会社名	小冊番号	展示内容	会社名	小冊番号	展示内容
アール・ティン・シー	5B-21	Smart Sensing	金井重要工業	6E-02	プリント配線板技術	大塚エレクトロニクス	5G-01	3D-MID/パビリオン
アール・ティン・シー	4I-06	JEP/TEP Show	金沢大学振動発電研究室	5A-33	Smart Sensing	大塚	4G-06C	E-Textile
アイ・エレクトロニクス	4I-32	All about Photonics	川崎重工業	4F-12	JISSO PROTEC	徳島大学	5C-21	Smart Sensing
アイ・エレクトロニクス	4I-34	Smart Sensing	関東理科大学大学院	4B-05	アカデミックプラザ	大成テクノロジー	6H-17	プリント配線板技術
Avestar	4G-24	All about Photonics	電気学大学院 工学部 小岩研究室	4B-03	アカデミックプラザ	ダイナトロン	6A-24	マイクロLEDチップ
秋田化学工業	4A-06	ex-tech	技術研究組合光電子融合基盤技術研究所	4E-28	All about Photonics	ダイナトロン	6B-24	プリント配線板技術
アストロン	4I-31	Edge Computing	光産業技術振興協会 (OITDA)	6E-22	プリント配線板技術	大光・エンジニアリング	6A-22	プリント配線板技術
Addison Clear Wave Coating	5H-21	機器・半導体受託生産システム	Gilcho Electronics Co., Ltd.	6E-02	JISSO PROTEC	太陽インキ製造	4E-20	All about Photonics
アテナ	4A-08	ex-tech	京瓷	5F-25	プリント配線板技術	太陽インキ製造	6D-04	プリント配線板技術
アイブリンクス	4H-19	All about Photonics	京産光技術研究会	4E-07	Smart Sensing	太陽インキ製造	5F-01	3D-MID/パビリオン
アイブリンクス	6C-12	プリント配線板技術	清川メテック	4H-23	All about Photonics	JISSO PROTEC	6B-29	プリント配線板技術
アイブリンクス	6B-06	プリント配線板技術	清川メテック	5H-25	半導体パッケージング・部品内蔵技術	WIRE Japan Show	5I-03	プリント配線板技術
アイブリンクス	5B-08	Smart Sensing	光波	6H-16	プリント配線板技術	WIRE Japan Show	6D-04	プリント配線板技術
アイブリンクス	6G-12	プリント配線板技術	クワボク	4I-24	All about Photonics	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4A-08	ex-tech	クワボク	6E-26	プリント配線板技術	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5F-20	プリント配線板技術	クワボク	4B-08	アカデミックプラザ	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4D-21	JISSO PROTEC	ケイエルピー	5C-19	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5H-11	All about Photonics	ケイエルピー	6E-22	プリント配線板技術	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4A-12	ex-tech	ケイエルピー	5I-04	WIRE Japan Show	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	6H-12	プリント配線板技術	ケイエルピー	4I-03	WIRE Japan Show	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	6C-22	プリント配線板技術	光波	5C-12	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5A-05	JEP/TEP Show	神戸デジタルラボ	5C-22	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4A-07	ex-tech	センサ・ソリューション	5D-02	JISSO PROTEC	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	6B-12	プリント配線板技術	セント・パブリック	5B-04	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4H-05A	E-Textile	セント・パブリック	4I-12	All about Photonics	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	6C-02	プリント配線板技術	セント・パブリック	4I-17	JISSO PROTEC	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	6B-03	プリント配線板技術	セント・パブリック	4I-24	All about Photonics	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4C-27	JISSO PROTEC	セント・パブリック	5F-11	プリント配線板技術	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5C-27	Smart Sensing	セント・パブリック	4D-12	JISSO PROTEC	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5A-24	Smart Sensing	セント・パブリック	6B-20	プリント配線板技術	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5F-22	プリント配線板技術	セント・パブリック	4E-18	JISSO PROTEC	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	6E-18	プリント配線板技術	セント・パブリック	5A-30	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4I-22	JISSO PROTEC	セント・パブリック	4H-08	JEP/TEP Show	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5C-26	プリント配線板技術	セント・パブリック	4D-05	SDGsデバイス展	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5F-25	半導体パッケージング・部品内蔵技術	セント・パブリック	6D-12	プリント配線板技術	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4H-05C	E-Textile	セント・パブリック	5E-08	プリント配線板技術	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4I-11	JISSO PROTEC	セント・パブリック	4D-25	JISSO PROTEC	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5E-12	プリント配線板技術	セント・パブリック	4D-25	JISSO PROTEC	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4I-26	All about Photonics	セント・パブリック	5H-24	プリント配線板技術	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5B-04	Smart Sensing	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5A-07	JEP/TEP Show	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5C-22	Smart Sensing	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5D-02	JISSO PROTEC	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5H-11	All about Photonics	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4I-17	All about Photonics	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5A-25	All about Photonics	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4E-24	JISSO PROTEC	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5F-12	プリント配線板技術	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4C-21	JISSO PROTEC	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4I-30	All about Photonics	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5I-24	プリント配線板技術	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	5A-20	JISSO PROTEC	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術
アイブリンクス	4F-23	Smart Sensing	セント・パブリック	5C-21	Smart Sensing	WIRE Japan Show	5F-24	プリント配線板技術